

# 5 장 Carrier 전송[轉送] 현상

❖ 반도체 내에서 전기 傳導에 참여하는 carrier 들의 종류

종류	전하량	위치	유효질량	비고
電子 (electron)	-e	傳導帶 (conduction band)	$m_n^*$	실존 입자
正空 (hole)	+e	價電子帶 (valence band)	$m_p^*$	가상 입자

\*  $e (=q) = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

❖ 반도체 내에서 carrier의 움직임과 전류의 종류

움직임	내 용	전 류
drift(漂動)	電界 혹은 磁界에 의한 움직임	drift current ( $J_{drf}$ )
diffusion(擴散)	carrier들의 공간적인 분포(농도) 차이에 의한 움직임	diffusion current ( $J_{dif}$ )

## 5.1 캐리어 드리프트

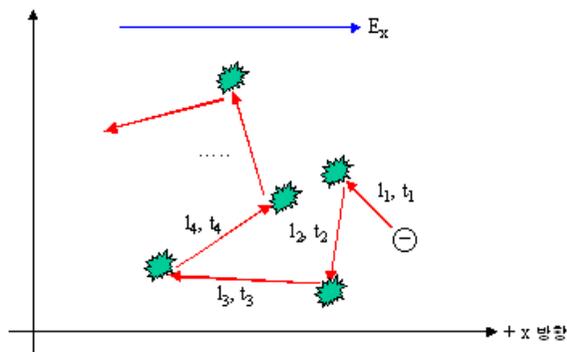
### ❖ carrier drift에 관한 예비 검토

- ✓ 반도체의 결정격자가 완전히 규칙적이면(perfect crystal), 전자는 반도체 내에서 아무런 저항을 받지 않고 이동 가능
- ✓ 원자핵의 열적 진동, impurity 등에 의해서 perfect crystal은 실제로 존재할 수 없음
- ✓ 따라서 전자는 움직임, 충돌, 움직임, 충돌, ... 을 반복하면서 이동

### 5.1.1 drift 전류 밀도

#### (1) drift velocity (표동 속도) : electron 경우

① drift : electric field가 인가된 반도체 속에서 전자의 이동



+x 방향으로 electric field가 작용하면 전자는 원자핵, 불순물 등과 충돌하여 이동 방향이 변하면서 전체적으로 -x 방향으로 움직이게 된다.

② drift velocity의 계산

$$v_{dn} = -\frac{1}{2} \left( \frac{e\tau_{cn}}{m_n^*} \right) E_x$$

(2) drift current density,  $J_{nx}$ , 의 계산

$$\begin{aligned} J_{nx} &= (\text{단위시간당 단위면적당 지나는 전자의 개수}) \times (\text{전자의 전하}) \\ &= (n v_{dn}) \times (-e) \\ &= -e n v_{dn} \\ &= \frac{e^2 n \tau_{cn}}{m_n^*} E_x \end{aligned}$$

(3) mobility(移動度)의 정의

$$\mu_n = \frac{e \tau_{cn}}{m_n^*} \quad [cm^2 / V \text{ sec}]$$

\* 이동도를 사용하여 drift current density를 다시 정리하면,

$$J_{nx} = e \mu_n n E_x$$

(4) 3차원으로 확장

$$\vec{J}_{n|drf} = e \mu_n n \vec{E} \quad [A / cm^2]$$

(5) hole의 경우

같은 방법으로, hole mobility는

$$\mu_p = \frac{e\tau_{cp}}{m_p^*} \quad [cm^2 / V \text{ sec}]$$

hole current density는

$$\vec{J}_{p|drf} = e\mu_p p \vec{E} \quad [A / cm^2]$$

(5) Total drift current density

$$\vec{J}_{drf} = \vec{J}_{n|drf} + \vec{J}_{p|drf} = e\mu_n n \vec{E} + e\mu_p p \vec{E}$$

$$\therefore \vec{J}_{drf} = e(\mu_n n + \mu_p p) \vec{E} \quad [A / cm^2]$$

## 5.1.2 이동도 효과

### (1) scattering(산란, 散亂)

electron 혹은 hole이 이동 중에 결정격자, 이온화 불순물, 또는 다른 electron이나 hole과 충돌하여 이동 방향과 속도가 변하는 현상

### (2) scattering의 종류

#### ① lattice scattering(격자 산란) 또는 phonon scattering(포논 산란)

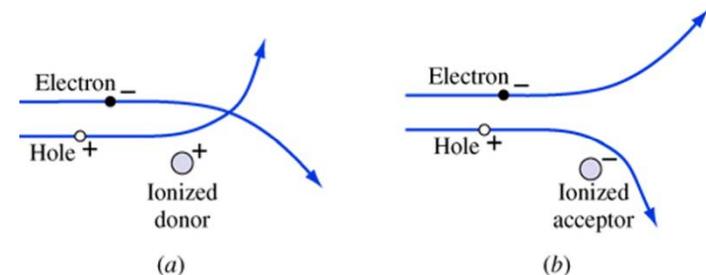
- 결정 격자와의 충돌에 의한 산란
- 온도가 높아질수록 lattice vibration이 커지므로 산란의 영향이 커짐
- 따라서 온도가 높아질수록 **mobility**가 감소

$$\mu_L \propto T^{-3/2}$$

#### ② ionized impurity scattering (이온화 불순물 산란)

- Coulomb의 힘이 이온화된 불순물에 접근하는 전자 혹은 정공을 편향시킴
- 온도가 높아질수록 carrier의 이동 속도가 커지므로 산란의 영향이 작아짐
- 따라서 온도가 높아질수록 **mobility**가 증가

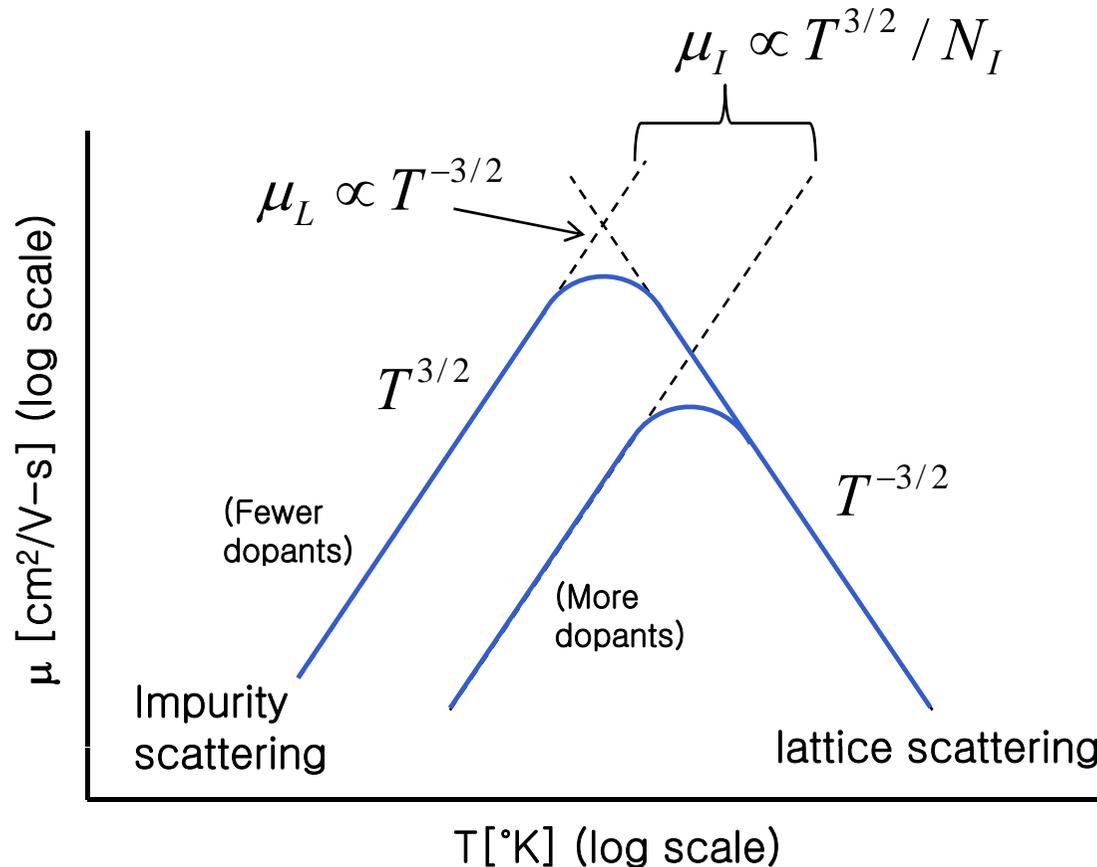
$$\mu_I \propto \frac{T^{3/2}}{N_I} \quad \text{단, } N_I = N_d^+ + N_a^-$$



(3) mobility( $\mu$ ) 와 온도(T)와의 관계

- total mobility 
$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_L} + \frac{1}{\mu_I}$$

- 온도 변화가 두 가지 scattering 현상에 미치는 영향이 반대



## 5.1.3 전도도(傳導度, conductivity)

➤ electron drift current density :  $J_{n|drt} = e\mu_n nE = \sigma_n E$

✓ electron conductivity( $\sigma_n$ ) :  $\sigma_n = e\mu_n n$

➤ hole drift current density :  $J_{p|drt} = e\mu_p pE = \sigma_p E$

✓ hole conductivity( $\sigma_p$ ) :  $\sigma_p = e\mu_p p$

➤ Total drift current density :

$$J_{drt} = J_{n|drt} + J_{p|drt} = e(\mu_n n + \mu_p p)E = (\sigma_n + \sigma_p)E$$

$$\therefore J_{drt} = \sigma E \quad [A/cm^2] (= [(\Omega cm)^{-1}][V/cm])$$

✓ total conductivity( $\sigma$ ) :  $\sigma = \sigma_n + \sigma_p = e(\mu_n n + \mu_p p)$   $[(\Omega cm)^{-1}]$

✓ resistivity :  $\rho = \frac{1}{\sigma}$   $[\Omega cm]$

## 5.1.4 속도 포화(速度 飽和, velocity saturation)

➤ drift velocity ( $v_d$ ) saturation 현상

① electric field의 크기가 작을 때

- drift velocity는 electric field에 비례

$$v_{dn} = \mu_n E$$

$$v_{dp} = \mu_p E$$

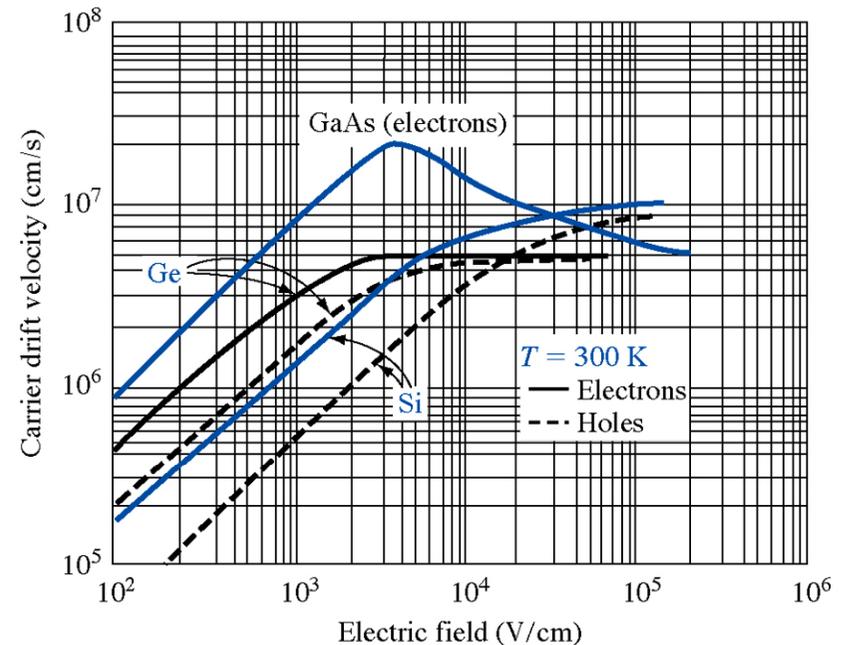
② electric field의 크기가 충분히 클 때

- drift velocity는 saturation되어 더 이상 증가하지 않음.

따라서  $v_d$ 는 일정한 값을 가짐

$$v_{dn} = v_{dn,sat}$$

$$v_{dp} = v_{dp,sat}$$



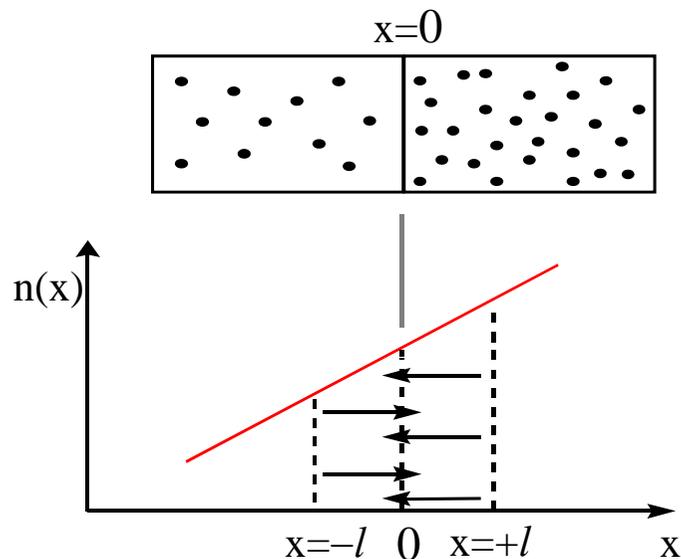
## 5.2 캐리어 확산(擴散, diffusion)

❖ diffusion이란?

- . carrier들의 공간적인 분포가 불균일하기 때문에 발생하는 carrier들의 움직임
- . carrier의 density가 큰 곳에서 낮은 곳으로 이동

### 5.2.1 확산전류밀도(diffusion current density)

(1) electron 경우



✓  $x=0$  면을 통과하여  $+x$  방향으로 이동하는 순 전자 흐름율( $F_n$ )은

$$\begin{aligned}
 F_n &= \frac{1}{2} n(-l) \cdot v_{th} - \frac{1}{2} n(+l) \cdot v_{th} = \frac{1}{2} v_{th} [n(-l) - n(+l)] \\
 &\cong \frac{1}{2} v_{th} \left\{ \left[ n(0) - l \cdot \frac{dn}{dx} \right] - \left[ n(0) + l \cdot \frac{dn}{dx} \right] \right\} \\
 &= -v_{th} \cdot l \cdot \frac{dn}{dx}
 \end{aligned}$$

✓ 따라서 x 방향으로 전자의 확산전류밀도는

$$J_{nx|dif} = -eF_n = e \cdot v_{th} \cdot l \cdot \frac{dn}{dx}$$

$$J_{nx|dif} = eD_n \frac{dn}{dx}$$

단,  $D_n$  : electron diffusion coefficient [cm<sup>2</sup>/sec]

(2) hole의 경우

같은 방법으로, x 방향으로 hole의 확산전류밀도는

$$J_{px|dif} = -eD_p \frac{dp}{dx}$$

단,  $D_p$  : hole diffusion coefficient [cm<sup>2</sup>/sec]

< 교재, 168쪽, 그림 5.11 참조 >

## 5.2.2 총 전류밀도

➤ total current density

$$J_n(x) = J_{n|drt}(x) + J_{n|dif}(x) = en\mu_n E_x + eD_n \frac{dn(x)}{dx}$$

$$J_p(x) = J_{p|drt}(x) + J_{p|dif}(x) = ep\mu_p E_x - eD_p \frac{dp(x)}{dx}$$

$$\therefore J(x) = J_n(x) + J_p(x) = en\mu_n E_x + ep\mu_p E_x + eD_n \frac{dn(x)}{dx} - eD_p \frac{dp(x)}{dx}$$

✓ 3차원 확장

$$\therefore \vec{J} = \vec{J}_n + \vec{J}_p = en\mu_n \vec{E} + ep\mu_p \vec{E} + eD_n \vec{\nabla}n - eD_p \vec{\nabla}p$$

✓ 대표적인 반도체 재료에 대한 data

	$D_n$ [cm <sup>2</sup> /s]	$D_p$ [cm <sup>2</sup> /s]	$\mu_n$ [cm <sup>2</sup> /Vs]	$\mu_p$ [cm <sup>2</sup> /Vs]
Ge	100	50	3900	1900
Si	35	12.5	1350	480
GaAs	220	10	8500	400

## 5.3 경사 불순물 분포

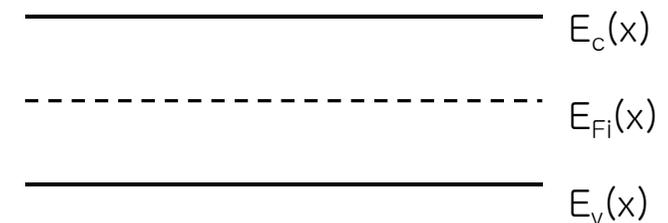
### 5.3.1 유도 전기(Induced electric field)

(1) 평형상태에서 Fermi level의 일정성(一定性)

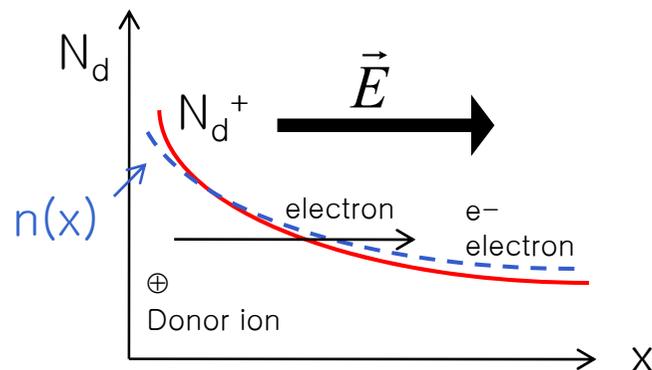
평형상태에 있는 어떤 물리적 system 내에서는 어느 곳이든지 Fermi level이 항상 일정하게 같다.

(2) 균일 도핑된 반도체의 energy band diagram

⇒ 모든 x에 대해서  $E_{Fi}$ ,  $E_V$ ,  $E_C$ 는 수평



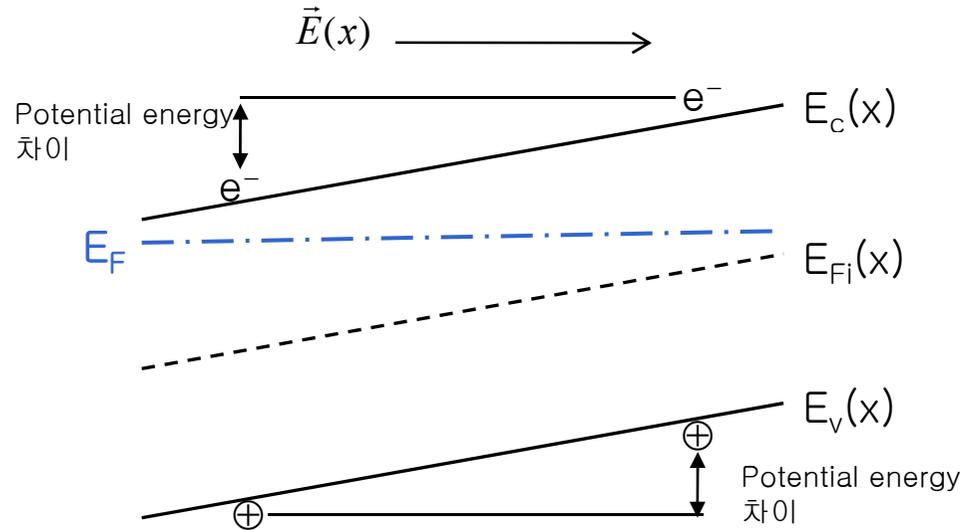
(3) 불균일 도핑된 반도체



- . +x 방향으로 diffusion of majority carrier(electron)
- . 평형상태에서  $n(x) \neq N_d(x) \Rightarrow$  net charge
- . +x 방향 electric field(built-in electric field)
- . diffusion과 반대 방향의 drift 전류가 생김
- . 평형상태에서 total electron current = 0

# 5 장 Carrier 전송[轉送] 현상

- ▶ 불균일 도핑된 반도체에서의 energy band diagram



- ▶ electrostatic potential :  $\phi(x)$

$$\phi(x) = -\frac{E(x)}{e} \quad (E(x): \text{에너지})$$

- ▶ electrostatic potential와 전장의 관계

$$\vec{E}(x) = -\frac{d\phi(x)}{dx}$$

$$\vec{E}(x) = \frac{1}{e} \frac{dE(x)}{dx} = \frac{1}{e} \frac{dE_{Fi}(x)}{dx}$$

단,  $E_{Fi}$ ,  $E_V$ ,  $E_C$ 는 평행

➤ equilibrium 상태에서 불균일 도핑된 반도체에서의 electric field는

$$J_n = e\mu_n n\vec{E} + eD_n \frac{dn}{dx} = 0$$

$$\therefore \vec{E}(x) = -\frac{D_n}{\mu_n} \frac{1}{n} \frac{dn}{dx}$$

✓ quasi-neutral 조건이면,  $\left| \frac{n(x) - N_d^+(x)}{N_d^+(x)} \right| \ll 1$

$$n(x) \approx N_d^+(x) = N_d(x)$$

$$\vec{E}(x) \approx -\frac{kT}{e} \cdot \frac{1}{N_d(x)} \frac{dN_d(x)}{dx}$$

## 5.3.2 Einstein relation (아인슈타인 관계식)

- equilibrium 상태의 반도체 시료에서 carrier density에 gradient가 있는 경우, carrier의 diffusion이 발생하는데 equilibrium 상태에서는 전류의 흐름이 없어야 하므로 이 diffusion을 억제하는 내부 전장이 유기된다.

$$J_n = 0 = J_{n|drift} + J_{n|dif} = en(x)\mu_n E_x + eD_n \frac{dn(x)}{dx}$$

$$\therefore E(x) = -\frac{D_n}{\mu_n} \frac{1}{n(x)} \frac{dn(x)}{dx}$$

$$E(x) = -\frac{D_n}{\mu_n} \frac{1}{n(x)} \left[ -\frac{1}{kT} \frac{dE_{Fi}(x)}{dx} n(x) \right] = \frac{D_n}{\mu_n} \frac{1}{kT} \frac{dE_{Fi}(x)}{dx}$$

$$E(x) = \frac{1}{e} \frac{dE_{Fi}(x)}{dx}$$

$$\therefore \frac{D_n}{\mu_n} = \frac{kT}{e}$$

- hole에 대해서 같은 방법으로

$$\frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{e}$$

- Einstein relation

$$\therefore \frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{e}$$

## 5.4 Hall effect (Hall 효과)

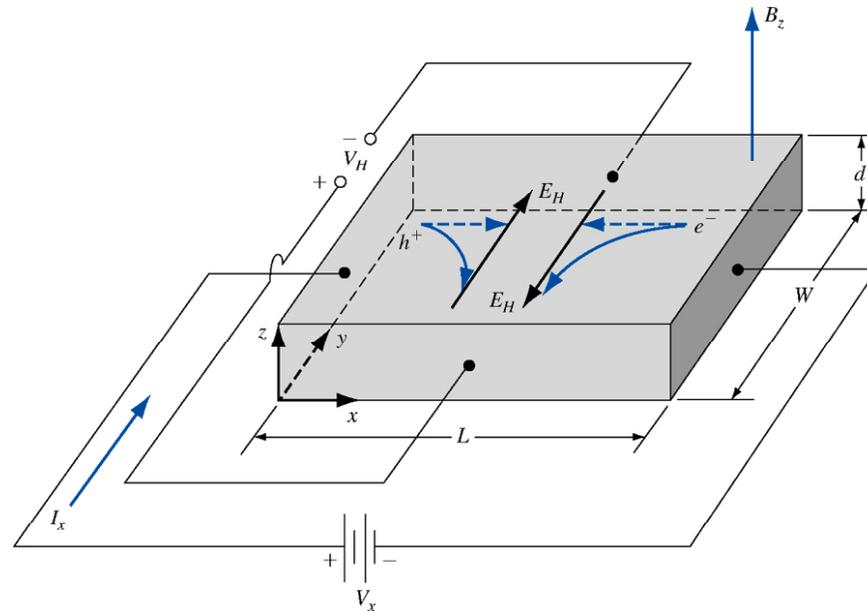
\* Hall effect란?

전자기장 내에서 움직이는 charged particle에 발생하는 힘에 의해 나타나는 현상

→ 반도체 시료의 다수 carrier 농도, resistivity, mobility 등의 실험적 측정

✓ 전하  $q$ 를 가지고 자기장에서 이동하는 입자에 작용하는 힘

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$



- p-type의 경우, hole이  $y=0$ 에 쌓이고 n-type이면 electron이  $y=0$ 에 쌓인다.  
이 charge에 의해 electric field가 생기고, 인가된 자기장에 의한 힘과 균형을 이룬다.

$$\vec{F} = q[\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}] \quad : \text{Lorentz Force}$$

$$F_y = q[E_y + v_x \times B_z] = 0 \quad : y \text{ 방향 성분}$$

$$\therefore E_y = v_x B_z$$

➤ y 방향으로 유기된 전압은

$$V_H = E_y W = v_x B_z W \quad : \text{Hall voltage}$$

$$J_x = epv_x \Rightarrow v_x = \frac{J_x}{ep}$$

$$\therefore E_y = \frac{J_x}{ep} B_z = R_H J_x B_z$$

$$R_H \equiv \frac{1}{ep}$$

: Hall coefficient

➤ Hall effect를 이용한 반도체 시료의 특성 측정(p-type)

① carrier concentration

$$V_H = E_y W = v_x B_z W = \frac{I_x B_z}{epd}$$
$$\left( \leftarrow v_x = \frac{J_x}{ep} = \frac{I_x}{(Wd)(ep)} \right)$$

$$\therefore p = \frac{I_x B_z}{edV_H} \quad : \text{hole concentration 측정 가능}$$

② resistivity

$$\rho = R_s \frac{Wd}{L} = \frac{V_x}{I_x} \frac{Wd}{L} \quad : \text{resistivity 측정 가능}$$

③ mobility

$$J_x = ep\mu_p E_x \Rightarrow \frac{I_x}{Wd} = ep\mu_p \frac{V_x}{L}$$

$$\therefore \mu_p = \frac{I_x L}{epV_x Wd} \quad : \text{mobility 측정 가능}$$

➤ n-type 반도체 경우

① carrier concentration

$$E_H = -v_x B_z$$

$$V_H = -\frac{I_x B_z}{end}$$

$$\therefore n = -\frac{I_x B_z}{edV_H}$$

② mobility

$$J_x = en\mu_n E_x \Rightarrow \frac{I_x}{Wd} = en\mu_n \frac{V_x}{L}$$

$$\therefore \mu_n = \frac{I_x L}{enV_x Wd}$$